DIVA Labs.

ECR (Engineering Change Request)

Proposed Change：	☐1. Design modification 設計修改 ☐2. Material change 材料變更 ☐3. Manufacturer change 製造商變更 ☐4. Factory change 工廠變更 ☐5. Process sequency change 工序變更 ☐6. Equipment / Tooling change 設備/ 模具變更 ☐7. Process / Method / Condition change 加工流程/方法/條件變更 ■8.Add second source 新增替代料 ☐9. Others 其他：_____	**Initiator** ： Terry 0211 1420
Reason for Change：	Panel Optical Bonding add second source	**EC No**：EC26020301
Model / Part No.：	RGT2422AMII_SZ	**Issue Date**：2026/2/9 **Requester Dept.**：DV11S006
Implementation Type：	■1. Immediately Change 立即切換 ☐2. Running Change 自然切換 ☐3. Other 其他：_____	**Customer Approval**：（confirmed by PM） ☐Needed ☑Not needed

Material Change Description（Please add pages as needed if the provided space is insufficient.）
物料變更說明（如不敷使用請逕行增頁）

No.	Subassembly		Part No.	Description	Q'ty	Location	Stock	Remark
1	2AAD6980123	B						1st:2AAD698003T 2nd:2AAD539023T271
		A	2AAD539023T271	PANEL OPTICAL BONDING,DATA IMAGE,EPIQ_A	1			
2	2AAD539023T271	B						Add
		A	3MD539FT010	AR GLASS (24" EPIQ)	1		766	
3	2AAD539023T271	B						Add
		A	3TFTLCD24M1	LCD MODULE (G240UAN01.2,AUO 24")	1		614	

Comments 會簽意見

Remark：使用眾福包材出貨.

Terry 0211 0930

R&D		Department 會簽部門								Approval
Initiator	Initiator's Direct Supervisor	DQE	PM	Sales	PE	PMC	SCM	PD	QA	R&D Director
Terry 0209 1000	Michael 0210 0940 Jaly 0209 1140	[illegible] 0210 0940	[illegible] 0210	Estela 0209 1135	[illegible] 0210 1300 Hkuan 0210 [illegible]	Terry 0211 0930 [illegible] 0211	Sandra 0211 0950	Bonny 0210 1308 Joanne 0210 1315	[illegible] 0211 0941	Michael 0211 1400

ECR (Engineering Change Request)

Engineering Change Assessment Item List 工程變更評估項目清單			
Document	Confirm	Authorized Dept.	Remark
1. Application for Revision of Specification or Drawing(s) for delivery 是否有修改交貨的規格或圖面	☐Yes ■No need	RD	同等品
2. Standards or Regulatories Impact 是否有評估適用之標準或主管機關之相關法規的申請	☐Yes ☐No need	DQE	
3. Change point of PCB mounting PCBA插件位置是否變更	☐Yes ■No need	RD	
4. PCBA Process Changes PCBA製程是否變更	☐Yes (Continue checking below) ☑No	PE	無影响
4-1) Change of Reflow temperature 迴焊溫度是否變更	☐Yes ☐No need		
4-2) Change of bonding temperature 膠合溫度是否變更	☐Yes ☐No need		
4-3) Change of Manual Soldering temperature 人工手焊工具之溫度是否變更	☐Yes ☐No need		
4-4) Change of storage condition after protection humidity package 防潮包裝完成後的儲存條件是否變更	☐Yes ☐No need		
5. Reliability test report (Test result and data) 是否有可靠性測試報告（測試結果及數據）	☐Yes ☐No need	DQE	
6. Process FMEA（Medical only） 是否有進行製程失效模式與效應分析	☐Yes ☑No need	PE	無影响
7. Design FMEA （Medical only） 是否有進行設計失效模式與效應分析	☐Yes ■No need	RD	同等品
8. Risk Management（Medical only） 是否有進行風險管理評估	☐Yes ■No need	RD	同等品
9. Change points due to the modification 是否此修改會延伸導致其他變更點	☐Yes ■No need	RD	

ECR (Engineering Change Request)

Engineering Change Assessment Item List
工程變更評估項目清單

Document	Confirm	Authorized Dept.	Remark
10. Initial Supply Control implements plan or result. 是否有實施供料控制評估	☑Yes ☐No need	PMC	待佳也達下單 2AAD539023T271，對沖 PO 4100050641 4100050642
10-1) Confirm the work order or order number or date for the implementation start of the engineering change. 確認工程變更開始實施之工單或訂單號碼或日期。	☑Yes ☐No need		
10-2) Coordinate the handling methods for related products and materials. 協調相關產品及材料處理方法。	☑Yes ☐No need		新建物料，~~交貨 2AAD539023T 物料異動 255pcs~~ 2AAD539023T271
10-3) Arrange the production schedule. 處理生產日程之安排。	☑Yes ☐No need		
10-4) Control the changed materials. 變更材料之管制。	☑Yes ☐No need		
10-5) Establish relevant execution control records for EC materials, register traceability data for each material. 建立有關工程變更物料之相關執行管控記錄、登錄各項物料追溯性資料。	☑Yes ☐No need		備註 PO 4100050641 4100050642 追溯.
11. Training Requirement 若此一變更影響製程或檢驗，是否需要再做人員訓練	☐Yes ☑No need	PE	無影响
12. Modification contents (For example, the following documents) 是否有評估此變更之各項相關文件（如下） ☑MDF ☑DMR ☑SOP ☐SIP ☐QC control plan ☐Approval Sheet ☐Engineering Spec ☐Others	☑Yes ☐No need	QA	

tonychen

寄件者: Amber_Tsao <amber_tsao@diva.com.tw>
寄件日期: 2026年1月28日星期三 上午 11:28
收件者: 'tonychen'; 'Sandra_DIVA'; 'terry_huang'; ''una_tsai 蔡亞純' '; 'Kevin_Lee'
副本: 'RYAN'; 'Hu, Estela (Partner)'; 'JackyLu 盧俊宇'; 'Kent_Lin'; 'Tyson 陳泰盛'
主旨: RE: 眾福OB for RGT2422AMII SZ

Hi All,

會議記錄如下，請相關PIC人員確認並執行，謝謝!

眾福OB Qisda PN：EM.6ED10.00H(PANEL AUO+GLASS DataImage)

1. 眾福OB出口新包裝：(PIC：Terry / Sandra)
   現有包裝方式但採買新的包材
2. 新建Diva PN for 眾福OB出口新包裝：(PIC：RD Tony)
   新建2AAD539023T271，並放在1A2A24335321600，RGT2422AMII SZ的BOM裡當做2AAD698003T的2nd source
3. 眾福OB出貨至Qisda SZ相關流程，Diva要不要檢驗? 如何檢驗? 在哪裡檢驗?：(PIC：QA Kevin)
   建議要出貨至Qisda SZ端的部分Diva全檢，請品保確認

Best regards,
Amber Tsao

-----Original Appointment-----
From: Amber_Tsao <amber_tsao@diva.com.tw>
Sent: Tuesday, January 27, 2026 6:31 PM
To: 'tonychen'; 'Sandra_DIVA'; 'terry_huang'; ''una_tsai 蔡亞純' '; 'Kevin_Lee'
Cc: 'RYAN'; 'Hu, Estela (Partner)'
Subject: 眾福OB for RGT2422AMII SZ
When: 2026年1月28日星期三 上午 10:00-上午 11:00 (UTC+08:00) 台北。
Where: 801

Hi All,